

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0550911074

Status:

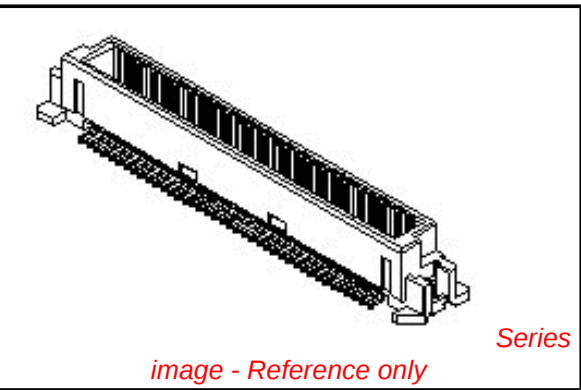
Active

Overview:

slimstack_0635mm_025_pitch

Description:

0.635mm (.025") Pitch SlimStack™ Header, Surface Mount, Dual Row, Vertical Stacking, 6.00 and 12.00mm (.236 and .472") Stacking Heights, Black, Lead-free, 100 Circuits, Robotic Placement Metal Cap, with Embossed Tape on Reel Packaging



Documents:	
3D Model	Product Specification PS-52760-015 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	55091
Application	Board-to-Board
Comments	Stacking-Type
Overview	slimstack_0635mm_025_pitch
Product Name	SlimStack™
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	100
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	50
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Mated Height (in)	0.236 In
Mated Height (mm)	6.00 mm
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface (in)	0.025 In
Pitch - Mating Interface (mm)	0.64 mm
Polarized to PCB	Yes
Robotic Placement	Metal Cap
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-55°C to +85°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Electrical	
Current - Maximum per Contact	0.5A
Voltage - Maximum	100V
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	SPK-55091-001
Product Specification	PS-52760-015, RPS-52760-022, RPS-52760-026, RPS-52760-029, RPS-52901-012

EU RoHS

ELV and RoHS Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

55091Series

Mates With

SlimStack™ Receptacle [52760](#) , [52837](#) , [52885](#) , [52901](#)

This document was generated on 05/27/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

F

E

D

C

B

A

F

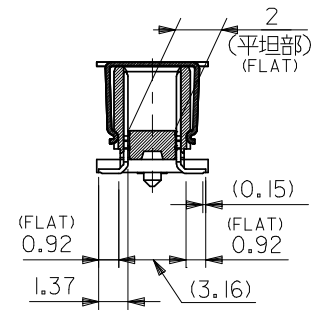
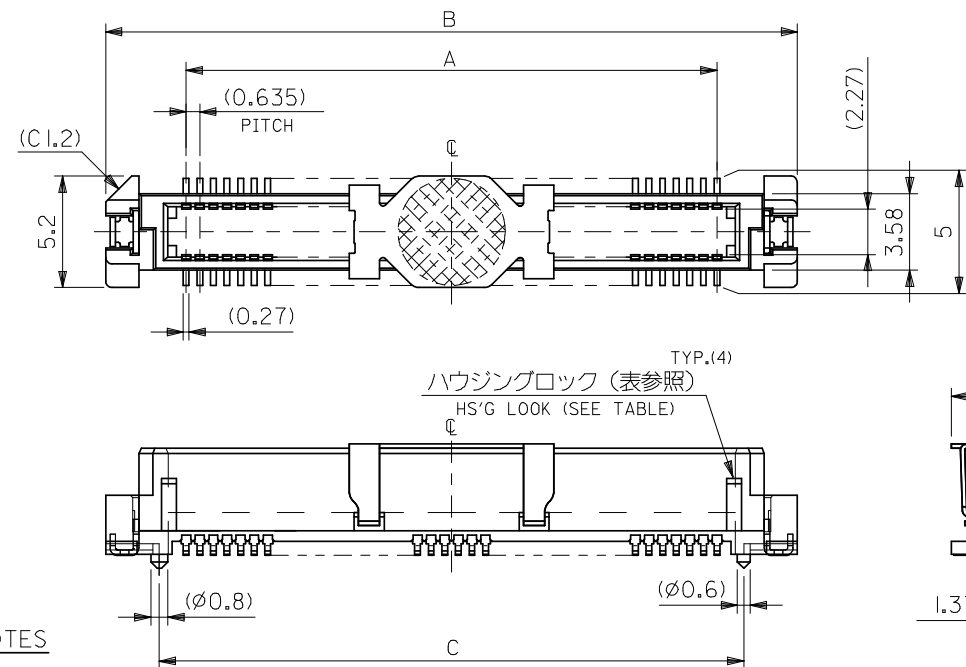
E

D

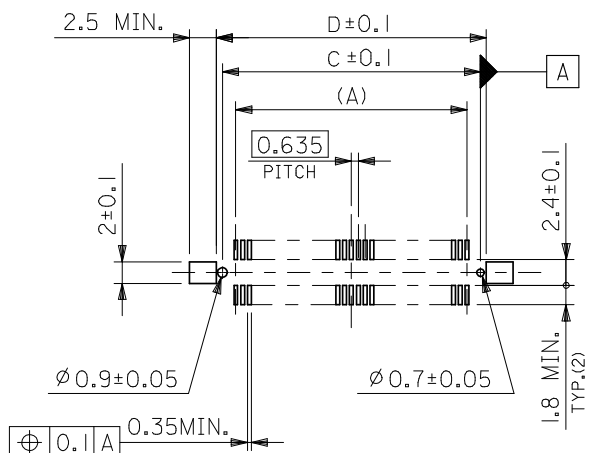
C

B

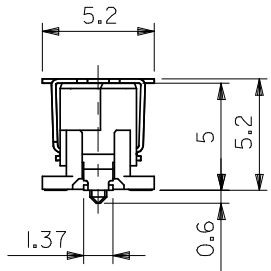
A



半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA



推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT

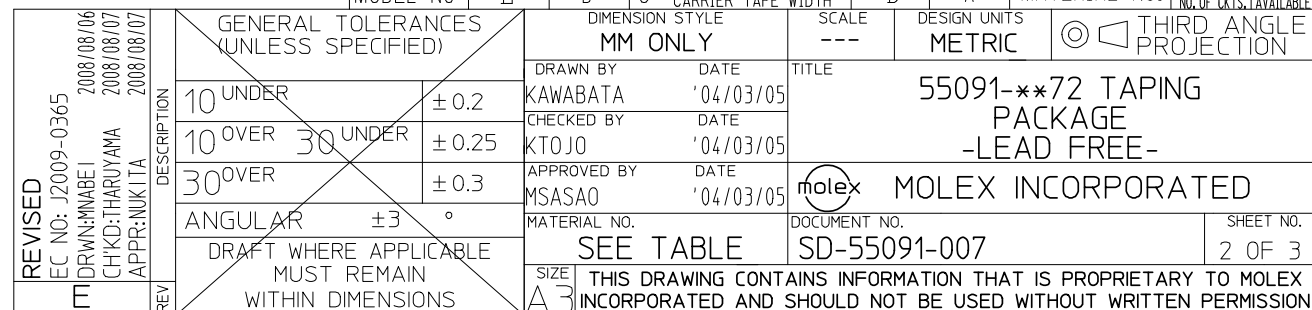
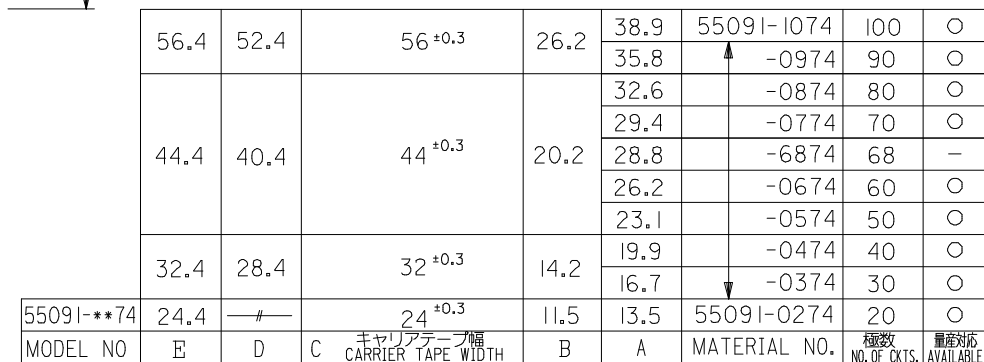


注) NOTES

- 材質
MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP、黒色、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, BLACK, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
吸着力バー : ステンレス (t=0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL
補強金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY
- メッキ仕様
PLATING
ターミナル : 接点部 : 金メッキ 0.25 マイクロメートル以上。
TERMINAL CONTACT AREA : GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上。
SOLDER TAIL AREA : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上。
UNDER-PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM.
補強金具 : 錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上。
FITTING NAIL TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0 マイクロメートル以上。
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
- テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール及び金具の平坦度は、0.1以下とする。
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- エンボス対応済みの極数については、SD-55091-007を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-55091-007.
- 本製品は55091-***2の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55091-***2.

無し NO	79.17	78.07	83.07	75.565	—	55091-2475	55091-2472	240	○
	66.47	65.37	70.37	62.865	—	-2075	-2072	200	○
	60.12	59.02	64.02	56.515	—	-1875	-1872	180	○
	53.77	52.67	57.67	50.165	55091-1674	-1675	-1672	160	○
	47.42	46.32	51.32	43.815	55091-1474	-1475	-1472	140	○
	41.07	39.97	44.97	37.465	55091-1274	-1275	-1272	120	○
	34.72	33.62	38.62	31.115	55091-1074	-1075	-1072	100	○
	31.55	30.45	35.45	27.94	55091-0974	-0975	-0972	90	○
	28.37	27.27	32.27	24.765	55091-0874	-0875	-0872	80	○
	25.2	24.1	29.1	21.59	55091-0774	-0775	-0772	70	○
有り YES	24.56	23.46	28.46	20.955	—	-6875	-6872	68	○
	22.02	20.92	25.92	18.415	55091-0674	-0675	-0672	60	○
	18.85	17.75	22.75	15.24	55091-0574	-0575	-0572	50	○
	15.67	14.57	19.57	12.065	55091-0474	-0475	-0472	40	○
	12.5	11.4	16.4	8.89	55091-0374	-0375	-0372	30	○
	9.32	8.22	13.22	5.715	55091-0274	55091-0275	55091-0272	20	○
ハウジングブロック HS'G LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	量産対応 AVAILABLE
ORDER No. オーダー番号									

REVISED EC NO: J2009-0365 DRWN:WABEI CHKD:THARUYAMA APPR:NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY H. KAWABATA	DATE '04/03/05	TITLE 0.635 PITCH B-TO-B PLUG HS'G COVER ASS'Y -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/03/05					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/03/05	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	±3 °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			SHEET NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-55091-006			1 OF 1	
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F

E

D

C

B

A

F

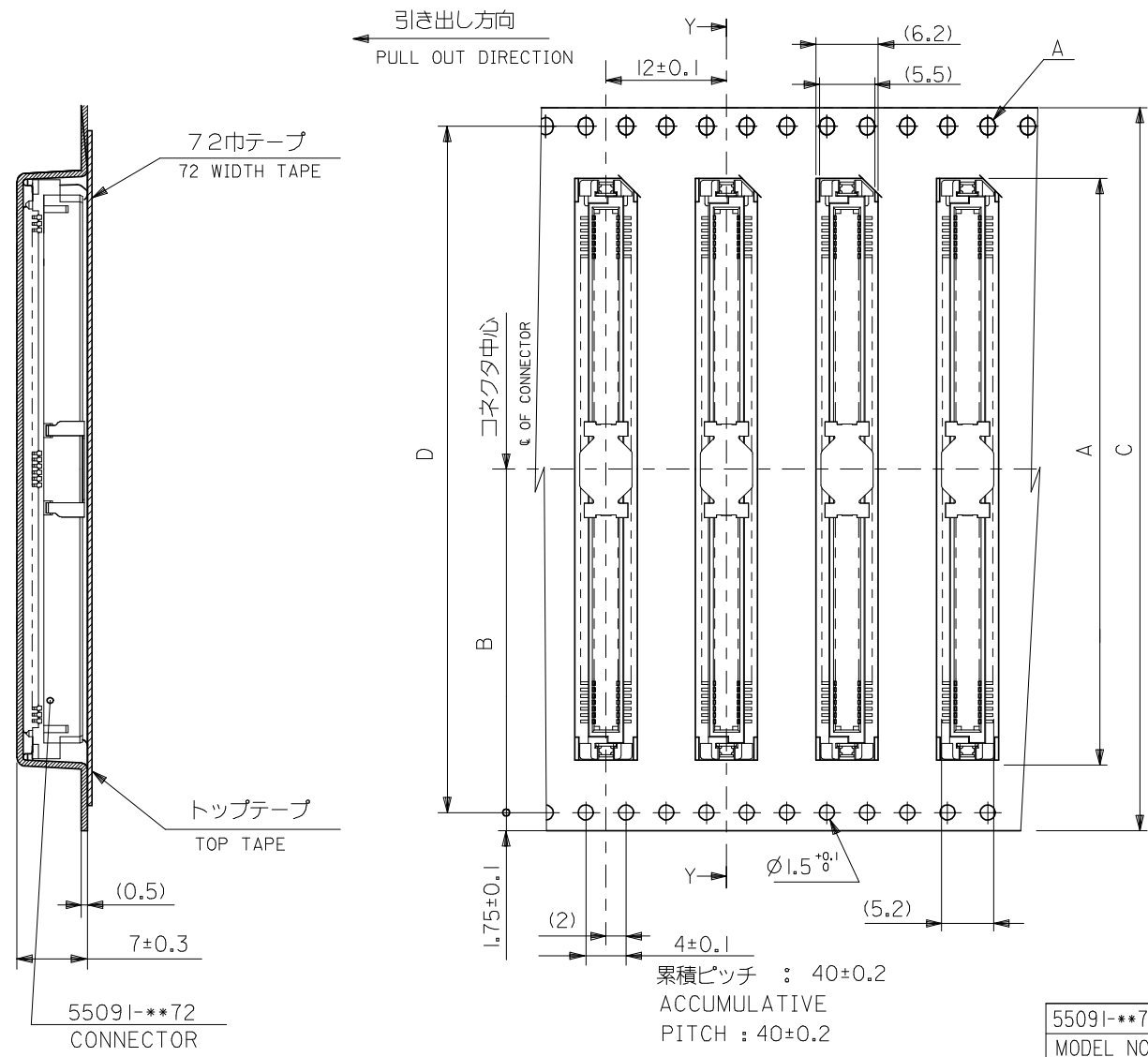
E

D

C

B

A



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9